This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-122036

(43) Date of publication of application: 20.07.1983

(51)Int.CI.

B01J 19/00 H01L 21/02

(21)Application number: 57-003903

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

12.01.1982

(72)Inventor: MATSUO YOSHIHIRO

(54) PRODUCTION OF POLYCRYSTALLINE FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce polycrystalline films of intermolecular amorphous phase structure by implanting an accelerating material for formation of crystal nuclei by ions into an amorphous material then heating the same at the crystal nucleus forming temp. or below then at the crystal forming temp.

CONSTITUTION: An accelerating material for formation of crystal nuclei except elements for constituting a filmlike amorphous material is implanted into many specific areas which are determined beforehand in said amorphous material. First, said material is heated at temp. sufficiently lower than the crystal nucleus forming temp. of the amorphous material to form crystal nuclei only in the specific areas. Thereafter, the amorphous material is heated at the crystal growing temp. of said material to grow crystals partially in said body around the crystal nuclei in the specific areas, whereby the polycrystalline films having an amorphous phase among the crystal particles are formed. Thus, the polycrystalline films are formed easily with good reproducibility.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japan Patent Office

(9) 日本国特許庁 (JP)

⑩ 公開特許公報 (A) 昭58-122036

(1) Int. Cl.³
B 01 J 19/00
H 01 L 21/02

識別記号

庁内整理番号 6953-4G 6679-5F ❸公開 昭和58年(1983)7月20日

①特許出願公開

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

⊗多結晶体膜の製造方法

即特

頭 昭57—3903

の出

置 昭57(1982)1月12日

加杂 明 者 松尾嘉浩

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

仍代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

明細 11

1 、発明の名称

多結晶体膜の製造方法

2、特許請求の範囲

- (2) 第2加熱処理において、まず上記非晶質体の 結晶核生成温度(TN)よりも十分に低い温度 から上記非晶質体の結晶成長温度(TC)まで の温度範囲を急速加熱し、しかる後に上記非晶

質体の結晶成長温度(Tc)にて保持することを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の多結晶体膜の製造方法。

- (3) 膜状非晶質体中の多数個の特定領域が互いに 等間隔に配置されており、かつ前記特定領域の 大きさが10~1000 の範囲内にあること を特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の多 結晶体膜の製造方法。
- (4) 膜非晶体の中のあらかじめ定められた多数個 の特定領域が、互いにもっとも近くにある特定 領域の中心点間の距離がすべて等しく、かつ上 記中心点の配置が膜面に対して垂直な六回対称 軸を有するよう配置されていることを特徴とす る特許請求の範囲第1項に記載の多結晶体膜の 製造方法。
- (5) 第1の加熱処理において、非晶質体の結晶核 生成温度(TN)よりも十分に低い温度が、そ の温度においてイオン注入後の特定領域内での 結晶核生成速度が最大となる温度(T'N)であ ることを特徴とする特許請求の範囲第1項に配

載の多結晶体膜の製造方法。

(6) 第2加熱処理において、加熱処理時間を調節 することにより、粒子間非晶質相の量を制御す ることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記 載の多結晶体膜の製造方法。

3、発明の詳細な説明

本発明は多結晶体膜、特に粒子間非晶質相構造を有する多結晶体膜の製造方法に関するものである。との方法の特徴は、非晶質体を結晶化させるための加熱処理工程の前に、あらかじめ結晶をを形成させるべき場所に結晶核形成に有効な物質をイオン注入してかくことにある。本発明の方法を適用できる物質は有機物質以外の無機物質(イオン結合性結晶,共有結合性結晶)、半金属、などのすべての結晶性固体物質を含むのである。また、本発明の方法を適用できる膜の厚みの範囲は経径の・1~1 ○ ○ μ = である。

本発明の第1の目的は、粒子間非晶質相構造を 有する多結晶体膜を得ることにあり、しかもその 粒子間非晶質相の量を任意に制御できる方法を提

が一般的に行なわれて来ているが、この場合多結 晶体の粒径制御は平均的に行なわれているだけで ある。すなわち、試料全体の粒径分布を精度よく 均一にすることはできなかった。また連続的な 子間非晶質相が存在する多結晶体の場合でも、 そ の粒子間非晶質層の厚みをすべて均一に、しかも 希望する厚さに自由に設計することはできなかった。

ところで、半導体中の不純物濃度の制御を主たる目的としてイオン注入技術が開発されているが、 現在、この技術を光学ガラスへの適用による光導 波路の製作,磁気パブルドメインの磁化容易軸方 向の制御、金属材料の表面処理などへの応用が試 みられている。

本発明はイオン注入技術を非晶質体中の結晶核 形成の促進に応用することにより、粒子間非晶質 相構造を有する多結晶体膜を再現性よく製造しよ うとするものである。

本発明の多結晶体膜の製造プロセスは次の三つ のプロセスからなる。 供するととにある。

本発明の第2の目的は、多結晶体膜のすべての 結晶粒子を実質的に同じ大きさで、かつほぼ 0.01~100μmの粒色範囲で自由に選択できる方法を提供するものである。

これまで、たとえば蓋板とのエピタキシャル成 長,加熱処理条件,添加物による粒成長制御など

- (1) 非晶質膜の作製。
- (2) 結晶核形成物質のイオン注入。
- (3) 結晶化のための加熱処理。

まず、プロセス(1)の非晶質膜の作製についてであるが、これには従来から知られている方法を適用することができる。たとえばスパッタリング蒸着,真空蒸着,化学蒸着(CVD)などの気相からの合成法、あるいは溶融体の超急冷法などの液相からの合成法などである。

次のプロセス(2)は、これらの世界法によって作製された膜厚100Å~100Å平晶質膜の中に結晶核形成物質をイオン注入ではで来なって、一番の制御などに用いる。注入できたイオンとはできたイオンとはできたができたできたができたができたができないできなができないできない。対象を使用する。するとができないでは、加熱の理のイオンを使用する。が結晶核形のをでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象の非晶質体が加熱の理により結晶核形のをする。が対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象の非晶質体が加熱の理により結晶核形のをする

温度を ^{T.'}N'とすると、 ^T N'く ^T N なる関係を作り 出す物質のイオンを使用する。実用的には『N'は TNよりも50℃程度、あるいはそれ以上の風度 差だけ低いことが望ましい。結晶核形成を促進さ せるべき領域、すなわちイオン注入すべき特定領 域の大きさは基本的には生成した結晶核が安定に 存在しうる最低の大きさ(物質によって異なるが 通常数10Åといわれている)以上であればよい。 また、イオン注入すべき領域の大きさが1000 ▲を越えると、その領域内で多数個の結晶核発生 の確率が高くなり、結晶成長が複雑になって、結 晶粒子の大きさの均一制脚にとって好ましくない。 通常、数百分以内の大きさであれば、その領域内 に発生する結晶核の数は単数あるいは複数個であ り、各領域の結晶核からの結晶成長が均一に進み、 最終的に得られる多結晶体のすべての粒子サイズ を均一にすることができる。ところで、非晶質粒 子間層の厚みをすべて均一にするには、イオン注 入すべき特定領域の幾何学的配置を均一にすると とが必要である。すなわち、互いに隣接する特定

膜状非晶質体の結晶成長温度を ^T C ,イオン注入 した特定領域の結晶核生成速度が最大となる温度 をT'N とすると、第1図に示すように、まずTN よりも十分に低い温度で第1加熱処理▲を行ない、 しかる後 $^{\mathsf{T}}$ Cの温度まで急速昇温し、その $^{\mathsf{T}}$ Cの 温度で保持し、第2加熱処理Bを施す。ととで、 第1加熱処理▲の温度、すなわち^TNよりも十分 に低い温度がTNであること、および温度差 (TN-TN)が50℃以上あることが望ましい。 第1加熱処理▲の目的は、膜状非晶質全体に結晶 核生成を行なわせることなく、結晶核形成物質を イォン注入した特定領域内においてのみ結晶核生 成を行なわしめることにある。 すなわち、 第1加 熱処理▲によって、膜状非晶質体中の特定領域内 のみに結晶核が形成される。ひきつづき、TNI りも十分低い温度(たとえば ^{T′}N)から ^T Cまで 急速昇温を行なりのであるが、これは特定領域外 の腹状非晶質体中に結晶核が発生するのを防止す るためである。とのために、温度『N近傍を急速 に通過させることが必要である。第2加熱処理 B

領域間の距離をすべて等間隔にし、望ましくは、 特定領域の配置が膜面に対して垂直な六回対称軸 を有しているととが必要である。もちろん、膜の 架さ方向にも特定領域を点在させることもでき、 このときには特定領域の配置が最密光域の関係に あることが必要である。とのよりな条件の下に、 さらに隣接する特定領域間の間隔を変えることに よって、最終的に得られる膜状多結晶体の粒子サ ィメと非晶質粒子間層の厚みを自由に変えうる。 **すなわち、粒子サイズ(粒子の直径)と非晶質粒** 子間層の厚さとの和は隣接特定領域間の距離にほ **は等しい。とのようにイオン注入すべき領域の**幾 何学的配置を制御することにより、加熱処理後最 終的に得られる膜状多糖晶体の粒子サイズと非晶 質粒子間層の厚さとを均一にかつ自由に設計する ことができる。また、腹状多結晶体中の場所によ って非晶質粒子間層の厚さを変えることができる ととは本発明の大きな特長である。

さらに、プロセス(3)は結晶化のための加熱処理 である。膜状非晶質体の結晶核形成温度を^TN・

の目的は、第1加熱処理▲で生じた各特定領域の 結晶核を中心に均一に結晶成長させることにある。 膜全体を完全に多結晶体化させるのに最低機必要 た第2加熱処理Bの時間を to とすると、この to は物質によって定まる結晶成長速度および設計さ れた粒子サイズ(特定領域間の距離)によって決 定される。との完全結晶化に必要な時間 t c より も短い時間もで第2加熱処理Bを止めれば、粒子 間非晶質相構造を有する多結晶体膜を得ることが できる。この連続的な非晶質粒子間層の厚みは時 間(tc-t) に実質的に比例する。したがって、 あらかじめ時間 to を実験的に求めておけば、第 2加熱処理時間tを制御することにより、非晶質 粒子間層の厚みを任意に調節することができる。 貫い換えれば、多結晶体膜の結晶粒子のサイズは 第2加熱処理の温度と時間によって決まり、非晶 質粒子間層の厚さ(量)はイオン注入の特定領域 間の距離によって制御するととができる。

以下、本発明の方法の実施例について詳細に説 が明する。 金属材料の例として磁性体Co-Zr合金を、半金属材料(共有結合結晶)の例として半導体S1を、また酸化物材料(イオン結合性の強い結晶)の例として強誘電体BaTiOsをそれぞれとりあげて実験を行なった。

実施例1

CO 90 5 - Zr 10 5 合金を溶融・超急冷して膜厚12μmの非晶質膜を作製した。この膜非晶質膜を作製した。このであり、結晶質膜体の結晶核生温度(TN)にである。CC でありは4 TO CC である。XX 類別の表面を出版を表面を出版を表面を出版を表面を出版を表面を出版を表面を出版を表面を出版を表面を出て、20 CC を15 μmのでは、20 CC を15 μmのでは、20 CC であった。また、CC イオンのCC リンクであった。また、CC イオンののより2μmの所であった。また、CC イオンののより2μmの所であった。また、CC イオンには、CC であった。また、CC イオンののより2μmの所であった。また、CC マルカンを合金を表面により2μmの所であった。また、CC マルカンを合金を表面により2μmの所であった。また、CC マルカンを合金を表面により2μmの所であった。また、CC マルカンを合金を表面により2μmの所であった。また、CC マルカンを合金を表面により2μmの所であった。また、CC マルカンを合金を表面によります。

その結晶成長温度(TC)は約800℃であった。 との膜非晶質体試料に実施例1 に同様マスクし、 電子線レジスト法により直径200▲の穴をあけ、 イオン注入すべき特定領域とした。なお、特定領 域 の幾何学的配置は第2図と同様であるが、特定 領域(直径200▲のエッチ穴)間の間隔距離は 1 O μ = とした。とのようにして得た試料にBイ オンを注入した。注入量は10 16atom/cc であ り、深さ方向の最大優度を示す位置は表面より2 μοの所であった。との深さ方向の在入距離は加 速電圧で決まるが、将来実験装置の性能向上によ り、10μm以上の深さまでイオンを注入すると とが可能となるであろう。このBイオンを注入し た時定領域のアニールによる結晶核生成温度はき わめて低く、50℃である。なお、Bの他に結晶 核形成に有効な物質としてはP(約160℃)。 ▲ * (330℃) などがある。 このようにして得 られたB原子注入後の非晶質Si をまず50℃で 10時間加熱処理し、しかる後800℃まで急速 加熱(125℃/秒)し、800℃の温度で31

実施例2

市販の非晶質シリコン膜(膜厚1 O μ B)より、 1 mm × 1 mmの大きさの試料を切り出し、膜非晶質 体の試料とした。この S 1 非晶質体の アニールに よる結晶核生成温度 (T N) は約6 O O ℃であり、

分間加熱保持してから室温まで急冷した。得られた膜試料の表面および内部を電子顕微鏡により観察した結果、粒径が 9 μ m ± 0.2 μ m の均一粒子と厚さ1 μ m ± 0.2 μ m の連続的な非晶質粒子間層とからなる2次元多結晶体膜であった。

宴施例3

った。 As イオンを注入した特定領域のアニールによる結晶核生成温度は470℃であった。 As 注入後の非晶貿 Ba Ti Os をまず470℃で3時間加熱保持し、その温度から860℃の温度で4分間加熱(665℃/秒)し、860℃の温度で4分間加熱保持してから、窒温まで急冷した。得られた複試料の表面および内部を電子原微鏡で観察した結果、粒径が1 μ = ±0.05 μ = の均一粒子と厚さ 0.2 μ = ±0.05 μ = の連続的な非晶質粒子間層とからなる2次元多結晶体膜であった。

以上のように、本発明の方法によれば、個々の 結晶粒子の大きさのそろっていて、これら結晶粒 子間に存在する非晶質の層が希望する厚さである 粒子間非晶質相構造を有する多結晶体膜を再現性 よく容易に作製することができる。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかる方法を実施するための 加熱スケジュールの一例を示す図、第2図は同じ く結晶核形成物質をイオン注入すべき領域の配置 例を示す図である。

1 5



